PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-119840

(43)Date of publication of application: 25.04.2000

(51)Int CI

C23C 14/00 C23C 14/34 C23C 16/44

(21)Application number: 10-287814 (22)Date of filing:

09.10.1998

(72)Inventor: MIURA TOMONORI

(71)Applicant : KYODO INTERNATIONAL:KK

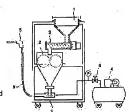
YUGAWA HIROYUKI MURAMATSU AKIO

(54) CLEANING METHOD OF FILM-FORMING DEVICE, CLEANING METHOD OF SPUTTERING TARGET AND CLEANING DEVICE USED THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a dry-type means for efficiently cleaning dirt adhered to the inner wall of a chamber of a film forming device, its parts or the surface of a sputtering target without damaging an object.

SOLUTION: A cleaning method of a film forming device or a sputtering target is provided with a process to manufacture dry ice powder of ≤0.5 mm in grain size by pulverizing dry ice pellets to be fed from a cold insulation container 1 at a specified speed by a pulverizer 2, and a process for blowing the dry ice powder against the surface of an object to be cleaned with a high- speed air flow. A cleaning device is provided with the cold insulation container, the pulverizer of the dry ice pellets, a control means 3 of the feed speed of the dry ice pellet to the pulverizer, an air compressor 4, a portable nozzle 5 for ejecting the dry ice powder, and a control means 6 of the pressure or flow rate of air to be fed to the nozzle.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.10.1998

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] [Date of registration] 3030287

04.02.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-119840 (P2000-119840A)

(43)公開日 平成12年4月25日(2000.4.25)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)	
C23C	14/00		C 2 3 C	14/00	В	4 K 0 2 9	
	14/34			14/34	, Z	4 K 0 3 0	
	16/44			16/44	J		

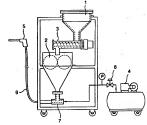
		審查請求	尺 有	請求項の数	4 OL	(全 9 頁)
(21)出願番号	特顯平10-287814	(71)出關人	595009 株式会	763 社協同インタ-	ーナショ	ナル
(22)出顧日	平成10年10月9日(1998.10.9)			県川崎市宮前は ミヤ宮崎台ビ)		丁目10番9号
		(72)発明者	神奈川	智徳 県川崎市宮前に ヤ宮崎台ビル ョナル内		
		(74)代理人	100104 弁理士	754 石川 英穀		
	* "					最終頁に続く

(54) [発明の名称] 成願装置のクリーニング方法、スパッタリングターゲットのクリーニング方法及びこれらに使用 するクリーニング装置

(57)【要約】

【課題】 成膜装置のチャンパー内壁、その部品又はス パッタリングターゲットの表面に付着した汚れを、対象 物にダメージを与えることなく、乾式で効率良くクリー ニングする手段を提供する。

【解決手段】 保冷容器から所定速度で供給されたドラ イアイスペレットを破砕機で破砕して粒径O.5mm以 下のドライアイス粉末を製造する工程と、該ドライアイ ス粉末を高速気流によりクリーニング対象物の表面に吹 き付ける工程とを有する成膜装置又はスパッタリングタ ーゲットのクリーニング方法。また、保冷容器とドライ アイスペレットの破砕機と、該破砕機へのドライアイス ペレットの供給速度の制御手段と、空気コンプレッサー と、可搬式のドライアイス粉末噴射用ノズルと、該ノズ ルへの供給空気圧又は空気流量の制御手段とを有するク リーニング装置。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽股形成装置、神酸加工装置等の真空又は常圧で使用するチャンパーの内壁面やチャンパー内装 電部品の表面に付着した形は多能含する方はであって、 保定容器から所定速度で供給されたドライアイスペレットを破砕機で破砕して粒径の、5 mm以下のドライアイス 境によりカリーニング対象物であるチャンパーの内壁面 又はチャンパー内の装置部品の表面に吹き付けて、その 表面の付着物を除去する工程とを有することを特徴とす な腹装置のクリーニング方法。

【請求項2】 前記クリーニング対象物が、エッチング 装置の部品又は部材であって、その表面に陽極酸化核膜 を有するアルミニウム製品である請求項1記載の成膜装 類のクリーニング方法。

【請求項3】 PVD装置の揺転体からなるスパッタリングターゲットのクリニング方法であって、保存容弱から所定温度で供給されたドライアイスペレットを破砕機で破砕して転径0、5 mm以下のドライアイス研先を削数値により 20 前記スパッタリングターゲットの表面に吹き付ける工程とを有さることを特徴とするスパッタリングターゲットのソリニング方法。

【請求項4】 補拠形成装置、薄膜加工装置等の真空又は常圧で使用するチャンパーの内壁弧、チャンパー内容 値熔組の表面以はスパッタリングラーゲットの支配をクリーニングするために用いる装置であって、ドライアイ スペレットの保容器と、ドライアイスペレットの破砕 後と、筋破砕機へのドライアイスペレットの機合連重を 制御する手段と、空気コンプレッサーと、可模式のドラ イアイスペルと、成分ズルに供給する空気 の圧力又は流量を制御する手段とを有することを特徴と するクリーニング装置。

【請求項5】 前記ドライアイスペレットの破砕機が、 表面が波形又は歯形の一対の破砕ロールを有する2軸式 ロールミルである請求項4記載のクリーニング装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、PVD、CVD法 等の期限形成技體、ドライエッチング法、CMP法、ス ビンコート法等による視腹加工業のチャンバーの内壁 面及びチャンバー内装置部品の表面の汚れを除去するた めの設備装面のクリーニング方法、PVD装置のスパッ タリングラーゲットのクリーニング方法及びこれらに用 いるクリーニング表質に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体メモリー、センサー、液晶ディス プレイ等の電子デバイスの製造工程においては、薄膜形 成、薄膜加工等の成膜処理が多用される。かかる成膜工 程においては、高度の清浄環境が必要なため、真空又は 常圧のチャンパーが使用されるが、蒸着粒子等によるチャンパー内の汚れが問題になる。

【0003】例えば、PVD、CVD等の薄膜形成においては、チャンバー内壁面や基板の固定・搬送治具等の 郎品に蒸着粒子が付着・堆積する。またドライエッチングだよる有限数元においても、エッチングによる反応生成物がチャンパー内に付着・堆積する。このような付着物が剥離・飛散して、チャンパー内雰囲気の清浄度を低下させるため、チャンパーや姿度部分の定期的なクリーニングが不可欠になっている。

[0004]また、スピンコート法による有機物の成態においても、高速回転する基低から飛散した和子による キャンパーの対抗問題となり、化学的機械問題工程 (CMP)においても、研盤材の飛散によるチャンパー の汚れが問題となるため、定期的なクリーニングが必要 である。

【0005】さらに、PVD装置(とくにスパッタリング装置)で使われるスパッタリングターゲットの中に

は、使用中経時変化を起こすため、性能回復を目的とし たクリーニング (中間メインテナンス) を必要とするも のがある。

【0061従来の一般的なクリーニング方法には、薬 液や水を用いて洗浄する程式クリーニング法と、活性ガ スを用いて付着物を分解・除去する乾式クリーニング法 がある。湿式クリーニング法は、チャンバーを開放して 水や築庫(彼今有機溶剤)を用いて汚れを社を取り、 は必要に応じて節結是を映りて、別の場所で実施で洗浄 する方法である。しかし、この方法では常に排棄処理が 必要となり、その股備上、環境管理上の負担が多大になっている。

【0007】 器式クリーニングに先立って、ガラスピー ズ等によるショットプラストや液体ホーニング等の方法 により、付着物を除去する場合もある。しかし、これら の方法では十分にクリーニングしようとすると、核洗浄 物の表面にダメージを与えることが多く、そのため適用 対象が限定されるか、或いは予備的なクリーニングにし か適用できず、多くの場合最終的には溜式クリーニング 転続らなをえないのが現状である。

[0008] 乾式火リーニング法は、乗業系、塩基系の 活性ガスをチャンパー内に導入し、付着物と反応させて 分解・除去をするものであるが、付着物の機類や装置の 構造によっては適用が困難な場合が少なくない。また、 狭磁節など汚れが除去しにくい部分があって完全なクリ ニングが製しいという問題がある。さらに活性ガスの 人体への影響を避ける必要があり、作業環境上の問題も 無視しえないため、より安全かつ降実な乾式クリーニン が法が望まれている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記のよう な従来技術の問題点に鑑み、排液処理を必要としない乾 式クリーニング法であって、付着物の種類や装置構造に 依存せず、如何なる種類の認識装置にも適用しうるチャ ンバー内壁、その部品及びスパッタリングターゲットの 表面をクリーニングする手段を提供することを目的とす る。

[0010] また本発明は、被洗浄物にダメージを与え ることなく汚れを完全に除去することができ、かつ従来 の乾式クリーニングのように侵食性ガスを使用しない安 全かつ確実な乾式クリーニングの手段を提供することを 目的トする。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するため、本発明者らはドライアイスによるショットプラスト 法に着目した。従来から途姫の企型離型制等を除去す る手段の一つとして、ドライアイスプラスト法が知られ ており、この方法はプラストしたショット材が気化消失 するため、ショット材の回収を要しないという利点を有 する。

する。
【0012】しかし、ドライアイスはショット材としては硬度か小さく、研磨力が弱いため、比較的大きい粒子が用いられている。市販のアイスプラスト装置では、粒径3 a×5-10mm程度のドライアイスペレットをショット材として用いるのか一般的である。このような粒径の大きいドライアスをショット材として用いるとリリニング対象物表面にダメンジを与えるおそれがあり、かつ狭い凹部の付着物が踏去されにくいため、この方法が成膜装置のクリーニングに適用されたという事例はない。

【0013】本発明者らは鋭意研究の結果、

①ドライアイス粒子の粒度を適正に選択すれば、クリー 30 ニング対象物表面のダメージがほとんどないこと、 ②ペレットを破砕して得たドライアイスの粒子は角張っ た形状を有し、粒径が小さくてもクリーニング速度を大 きくしうること、

③粒径が細かければ、狭い凹部でも十分クリーニングし うることなどを知見し、本発明を完成させた。

(0014) 本発明に係る成服装置のクリーニング方法は、預販形成技體、預販加工整管の資金又は常圧で使用するチャンパー内接随部品の表面に付着した時れを除去する方法であって、保管容器から所定速度で供給されたドライアイスペレットを破砕して結婚されたドライアイスが大を設立する工程と、該ドライアイス粉末を高速気候によりクリーニング対象やあるチャンパーの内壁面以往チャンパー内の装置部品の表面に吹き付けて、その表面の付着物を除去する工程とを有することを特徴とする成蹊装置のクリーニング方法である。

[0015]また、前記クリーニング対象物が、エッチング装置の部品又は部材であって、その表面に陽極酸化 被膜を有するアルミニウム製品である上記の成膜装置の 50 クリーニング方法である。

【0016】本発明に係るスパッタリングターゲットの クリーニング方法は、PV D製価の焼結体からなるスパ ッタリングターゲットのクリーニング方法であって、保 冷容器から所定速度で供給されたドライアイスペレット を破砕機で破砕して粒径0.5mm以下のドライアイ 財表を製造する工程と、該ドライアイス粉支を高速気流 により前記スパッタリングターゲットの表面に吹き付け る工程とを有すること特徴とするスパッタリングター ゲットのクリーニング方法である。

【0018】さらに、前記ドライアイスペレットの破砕 機が、表面が波形又は幽形の一対の破砕ローラーを行す る2軸式ロールミルである上記のクリーニング装置であ な

[0019]

【発明の実施の形態】図 1は未実明の実施例であるカリーニング装置の構成を示す時期図である。この数置は、ドライアイスペレットを収容する保冷容器 1と、ドライアイスペレットの破砕機 2と、スクリューフィーダ 3 と、空気コンプレッサー4と、可搬式のドライアイス粉末噴射用ノズル5と、圧力調節弁6等から構成されてい

【0020】スクリューフィーダ3は破砕機2へのドライアイスペレットの供給速度を調節するためのもので、他の形式の供給を置、例えばロータリーフィーグ等を用いても差支えない。破砕機2から排出されたドライアイス粉末は、図気温合器7で気流に同拝され、フレキシブルホースと「帆外別ノルちを軽由して、クリーニング対象物表面に吹き付けられる。

[0021] なお、図1の例では、固気塩合器 7は破砕 機2の直下に設置されているが、これが噴射用ノズル5 のホルダーの内部に配置されていても差支えない。この 場合、空気用及びドライアイス撤送用の2本のフレキシ ブルホースを配し、エジェクターにより吸引するか又は 加圧空気の一部を分流させて、ドライアイス粉末を搬送 すればよい。

【0022】本発明のクリーニング方法の特徴は、保冷 容器1から所定の速度で供給されたドライアイスペレッ トを破砕機2で破砕して粒径0.5mm以下のドライア イス粉末にした後、これをクリーニング対象物であるチャンパーの内壁面、チャンパー内装置部品の表面又はス パッタリングターゲットの表面にショットプラストする ことにある。

(0023)ショット材であるドライアイス粉末の粒径を0.5mm以下に制度する理由は、より大きな粒径例 人は1mm以上では、後記の実施例に示すように、クリーニング後の対象物表面の知度が大きくなることが知られ、表面に与える物理的なグメージが振視しえなくなると考えられるためである。また、破砕機とで破砕された直後のドライブイス粉末粒子は角張った形状を有しており、そのため粒径を0.5mm以下にしても、これが1.mm以上の場合と比較して、そのクリーニング効果にほとんど差がないことが見出されたためである。

[0024] 本郊駅に用いる破砕機は、表面が燃肥又は 歯形の1対の破砕ロールを有する2輪式のロールミルで あることが望ましい。図2は、本実機例に用いた破砕機 の規則図で、図2(a)は平面域型図。図2(b)は図2 (a)のX-X新面の機要図、図2(c)は図2(a)のA部 拡大側、図2(d)は図2(b)の3時膨大と図である。

[0025] この娘の機は、一対の短期門商形の破砕ロールタョ、9 bがそれぞれ輪受10 a、10 bで支持され、両ロールが連動ギア11 で選結されて等速で回転する2 触状のロールミルである。破砕ロールタョ、9 bの表面は、図2(c)、図2(d)に下すように、周予輸放び輪方向にそれぞれ所定のピッチで被形の加工が施され、この疲酔が互いに噛み合って、協働破砕さ形式のミルである。ロール開降1が最大での5、mmになるように輪受10 a、10 bの位置を調整することにより、破砕後のドライアイスの粒差をほぼ確実に0.5 mm以下に 30 するととができる。

【0026】 なお、破砕ロール9a、9bの表面の越形は、山上山、谷と谷の位置か一致する形式であってもよい。この場合は、名と谷の間間が0.5mm以下になるように、軸受10a、10bの位置を調整すればよい。
【0027】 木炉明において、上記のような遊形又は前形のロール (いわゆる文目ロール)の 2種を入を用いることが望ましい理由は、破砕後の粒径が確実に所定の値以下になること、角張った形状の粒子を停やすいこと、所張スペースが小さいこと及び一遇式の破砕方式で供給。 26度と指出速度が解定一致していること等のためであ

【0028】未契明の方法によるクリーニングの対象物 としては、各種のPVD接近(例えば真空蒸落装版、ス ベッタリング装置、イオンプレーティング装置など)、 CVD装置(例えば熱CVD装置、プラズマCVD装置 など)及び各種の特型的・化学的機構に基くドライエッ チング基値のチャンバー内包面、チャンバー内の各種の 整置部品(例えば基板、ターゲット、蒸発皿等の固定・ 搬送具、プラズマや電子ビー上の発生・制御装置の部

る。

材、絶縁用部材、防着板)の表面やスパッタリングター ゲットの表面等があげられる。

【0029】阿様に本発卵の方法は、スピンコーターの 節品 (例えばレジストカップや基板把持具など) や C M P装置の部島 (例えばリテーナーリングなど) の付着物 の除去にも好意である。上記のような各種の発置部品・ は、通常は取外し可能であるわた。チャンパー外におい てクリーニングすることができる。また、チャンパー内 壁面や取外し服財な路は、チャンパーを耐放し現設位 間でクリーニングすることができる。

【0030】本発明のクリーニング方法における操作条件、例えばドライアイス嗅射用ノズルの内径、圧縮空気 た力 (以は流動)、ドライアイスペッレトの機能速度や クリーニング対象機の種類や、付着物の性状等により適宜選択すればよい。適常は、ノー 6.0×105 Pa(ボージル・ドライアイスペッレト 供給速度を0.2~2.0kg/m1n程度とする。また、通常は目状によりクリーニングの発了を判定できるので、オーバークリーニングにならないように作業者が適宜クリーニング時間を関節すればよい。

【0031】整雷部品によっては、角張った巴みを有するもの、即口部が数mm以下の凹みを有するものや、小径の多孔板(例えば、プラズマエッチング装置の超極板)からなるものがある。かかる部品をクリーニングする場合には、整修後のドライブス材料末は着び0.3mm以下のものが50%以上であることが望ましい。さらに好ましくは、粒径0.3mm以下のものを90%以上にする。

[0032] 本発明のクリーニング方法は、排水処理を 受しない乾式クリーニングであること、クリーニング対 象物のダメージや汚染がほとんどないこと、作業時間を 短縮しうること及び作業環境や安全上の問題がないこと 等の優れた特徴を得する。

【0033】さらに本発明の方法は、下記の二つのクリ ーニング対象物に関して特に有効である。

(1) 陽極酸化核膜を有するアルミニウム製部品及は部 材:成膜装置のチャンパーやその部品の表面材として、 塩量で重金属所拠のないアルニーウム又はアルラ 合金材が用いられることが多いが、エッチング装置にお いては、エッチングガスによる腐食を避けるため、表面 に陽極度化処理、(アルマイト処理)を施したアルミニウ 人条材料が用いられる。

【0034】このアルマイトの表面には、エッチングの 反応生成物であるCF系形整物質が付着し定期的なクリ ーニングを必要とするが、汚染物質が強固に付着してい る場合が多く、従来は溶剤中に浸漬して手垂きする深式 クリーニング注が一般に行われている。

【0035】しかし、従来の洗浄方法の作業工程は、溶 剤浸渍-手磨き-洗浄度判定-(再手磨き)-中和洗浄- 純水洗浄となり、作業時間が長くかつ排水処理を必要と する等作業上の負担が大きいだけでなく、手磨きでアル マイト被膜にダメージを与えるため、部品・部材の寿命 が短縮されることも少くなかった。

【0036】これに対して本発明のクリーニング方法に よれば、作業工程はドライアイスプラストのみで、排水 **処理を必要とせず、クリーニングの作業時間を大幅に短** 締することが可能となった。また、後記の実施例に示す ように、アルマイト被膜にほとんどダメージを与えるこ **となくクリーニングすることが可能となった。**

【0037】(2)焼結体からなるスパッタリングターゲ ット:スパッタリング装置のスパッタリングターゲット には、各種の金属、非金属が用いられるが、とくにこれ が酸化物、炭化物、窒化物等の焼結体の場合には、経時 的に表面組成が変化し、或いは組織の内部成長によるノ ジュールが発生する。これらは生成する薄膜の特性を著 しく劣化させるため、スパッタリングターゲットの再生 クリーニングがきわめて重要である。

【0038】従来このクリーニングは、手作業で物理的 に表面の異物を削り取るのが一般的で非常の手間のかか 20 る作業となっていた。また、手磨き時にポア内部に異物 が混入する等の理由から、作業者間のパラツキが大き く カリーニング後のスパッタ膜の品質が安定しないと

いう問題があった。

によれば、作業時間が大幅に短縮されるだけでなく、後 記の実施例に示すように、クリーニング後のターゲット の表面をほぼ使用前の状態に回復させることができ、そ のためクリーニング後のスパッタリングの立ち上げ時間 が短縮され、かつスパッタ膜の品質を安定させることが 可能となった。

[0040]

【実施例】 (実施例1) クリーニング対象物表面の物理 的たダメージに対するドライアイス粒径の影響を評価す るため、以下の試験を行った。図1及び図2に示すよう。 な装置を用い、ロールミルのロール間隔 t を、0.5、 1. 0、1. 5、2、0、3、0mmの5段階に変え て、同一条件で供賦材表面にドライアイス粒子をブラス トレ、ブラスト前後の表面粗さを比較した。

【0041】供試材は純A1板で、表面粗さは約700 0 A一定とした。プラスト条件は、ノズルスロート径9 mm、固気混合器前の空気圧力4.5×105Pa(ゲ ージ圧)、ドライアイスペレット供給速度約1.0kg /mim、プラスト時間15秒とし、A1板表面50m mの距離からほぼ直角にプラストした。プラスト後のA 1板の表面粗さ (Ra) を、触針式表面粗さ計で測定し た結果を表1に示す。

[0042] 【表1】

【0039】これに対して、本発明のクリーニング方法

0-4間隔t (mm)	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0
表面組さRa(人)	20,000	26,500	30,000	33,000	34,500

【0043】ロールミルで破砕した後のドライアイスの 粒径分布は測定していないが、上記のロール間隔 t は、 ほぼドライアイス粒子の最大粒径に対応する。表1に見 られるように、 t が大きいほど表面粗さが大きくなり、 とくに t が O. 5 m m の時と 1. 0 m m の時ではかなり の差がある。したがって、クリーニング対象物表面のダ メージを軽減するためには、ドライアイス粉末の粒径を 5 mm以下にする必要があると考えられる。

【0044】また、スパッタリング装置のアルミニウム 製部品の表面の付着物を除去するに際して、上記のロー ル問隔 t を 0. 5、1. 0、2. 0 mmの3段階に変え て、クリーニング所要時間を比較した。プラスト条件は 40 上記と同じにし、径20cmの円形の平滑な部品表面を クリーニングするに要した時間は、 t が上記のいずれの 場合にも約1.5分であった。この結果から、クリーニ ング所要時間に対するドライアイス粒径の影響は小さい ことが確かめられた。

【0045】 (実施例2) エッチング装置のアルマイト 被離付き部品の表面に付着したCF系汚染物質を、本発 明の方法によりクリーニングし、クリーニング前後の表 面状態及びアルマイト被膜の厚みの変化を調査した。ク リーニングの条件は、実施例1でt=0.5mmとした 場合とほぼ同様で、クリーニングの完了は目視判定によ った。クリーニング時間は、汚染部の表面積100cm 2に対して約1分であった。

【0046】クリーニング前後で、アルマイト表面の C. F. A 1等の元素の化学結合状態を、X線光電子分 光分析器 (ESCA) で定性分析した結果を表2に示 す。なお、使用したESCAは英国VG社製のESCALAB MARK 2 で、励起 X 線源は A 1 K α線、取出し角度 9 0 度、分析領域約5mmøとした。

[0047]

[表2]

【0048】 表2に見られるように、アルマイト被膜表面のCの結合状態は、クリーニング前はCーC及びCー系が主体であるのに対して、クリーニング後はCーC系が主体になっている。また、Fの結合状態は、クリーロング前はCーF系が主体で一部AIーFが含まれるのに対して、クリーニング後はAIーFが主体になっている。

[0049] このように、本発明のクリーニング方法に よりアルマイト被膜表面のCーF系汚染物質をほとんど 除去することができ、その後のエッチング処理に支障が ない程度にアルマイト被膜表面をクリーニングしうるこ といびかめられた。

【0050】また、クリーニング前後で、アルマイト被 膜の表面付近から開発機は科を採取して、後期厚みの変 20 化を制定した。その結果、硫酸系アノダイズ膜では、クリーニング強を182、3 μ m でクリーニング後も82、3 μ m でクリーニング後も82、3 μ m でクリーニング後も82、3 μ m でクリーニング後がで、カリーニング後がで、カリーニング後がで、カリーニング後がで、カリーニング後がで、カリーニング後がで、カリーニング後がであり、本発明のクリーニング方法によるアルマイト被 膜への物期的な ダメージはほとんどないことが確かめられた。

[0051] (実施例3) スパッタリング装置のデフロ 20 ン数絶縁リングを、本界例の方法によりカリーニング に、従来技に保険時間及びカリーニング後の絶縁リング の表面状態を比較した。クリーニング対象の絶縁リング は、内径約100cm、高さちcmのもので、汚れがほ ば同程度のものについて比較した。

[0052]本発明法は、実施例2とほぼ同じ条件でド ライアイスをプラストしたもので、クリーニング所要時 間はリング1個につき約2分であった。クリーニング後 の絶縁リングの表而を目視観察した結果、汚れの残損や ショット材の打損はほとんど認められなかった。

[0053] これに対して従来法は、スコッチプライト をクリーニング材として手磨きした場合で、クリーニン グ所要時間はリング 1 個につき約30分であった。ま た、クリーニング後のリング表面には、部分的に磨をプ ラシによる条旗や汚れの発癒が認められた。以上の結果 から、本界明のクリーニング方法では作業時間が大幅に 短縮され、かつテフロンに傷をつけることなく確実にク リーニングしることが極められた。

【0054】 (実施例4) スピンコーターのレジストカップの内面に付着したフォトレジストを本発明の方法に 50

よりクリーニングした。クリーニング対象のカップは、 ステンレス製の内径約25cm、高さ10cmのもの で、その内面に合成側脂を主成分とするネガレジスト材 が付着個化しているものである。

【0055】実施例1~3と同じ装置を用い、0.5m 以下に破砕したドライアイス粒子を、空気圧力3.0 ×101Pa(ゲージ圧)、ドライアイスな力ラスとした結 湿飲分0.5kg/mimでショットプラストした結果、カリーニング時間約10分で、目珠判定上内面に付着的の561後来、レジストカップのクリーニングは、有機冷剤が全多低に使用するため、専用の洗浄槽、換気服像、排液処理機等が必要となり、設備上・作業環境上の負担が過大になっていたが、本発明によりきわめて簡便にレジストカップをクリーニングすることが可能になった。

【00571 (実施例5) 被品デバイスの透明環極限の 製造に用いられる、ITO(Indium-Tin Oxide)規格体からなるパパッタリングターゲットのクリーニングに本発明の方法を適用し、クリーニング前後のターゲットの表面性状及びクリーニング後のスパッタリング特性を調査した。

【0058】所定時間スパッタリングに使用したITO ターゲットに、実施例2と両様の条件でドライアイス防 末をプラストした。クリーニング所要時間は13×38 cmのターゲットで約10分であった。使用前、使用後 (クリーニング前)及びケリーニング後のITOターゲットの表面を又線光電子分光法(XPS)で定面分析した結果の開発表3に示す。

【0059】 阿表に見られるように、スパッタリング使用前後でターゲット表面の組成が大幅に変化しているのに対して、クリーニング後の組成はおおよそ使用前の組成に近づいている。また、企業電子開鍵線(SEM)での観察によれば、クリーニング後はターゲット表面の微状小結節(ノジュール)への付着物が除去されており、その結果タリーニング後のスパッタレートが向上することが確かめられた。

[0060] 【表3】

40

(相対原子濃度%)

元業	使用的	使用後	クリーニング後			
c	35.6	20.4	39.6			
I n	18.9	24.8	22.0			
Sn	2,2	3.0	2.2			
0	42.4	47.1	38.9			
Si	0.8	4.6	0.8			
NT.	0.1	0.1	0.5			

【0061】また、手磨きによる従来の再生クリーニン グでは、再生直後のITO膜の特性が不安定で、予備ス パッタリングを十分行った後本格的成膜に入るのが通例 であるが、本発明のクリーニング方法によれば、かかる。 予備スパッタリングの時間を大幅に短縮しても、特性良 好なITO膜が得られることが確められ、スパッタリン グ立上げ時間の短縮が可能になった。

[0062]

【発明の効果】本発明により、各種成膜装置のチャンバ ーの内壁、その装置部品やスパッタリングターゲットの 表面を効率良くクリーニングすることが可能になった。 本発明のクリーニング方法は、排水処理を要しない乾式 20 クリーニングであること、クリーニング対象物のダメー ジや汚染がほとんどないこと、作業時間を短縮しうるこ と及び作業環境や安全上の問題がないこと等の多くの優 れた効果を有する。

【0063】また、アルマイト被膜を有するアルミニウ ム製部品又は部材のクリーニングに本発明の方法を適用 することにより、作業工程・作業時間が大幅に短縮され

12 るだけでなく、アルマイト被膜に全くダメージを与える ことがなくクリーニングすることができ、装置部品の寿 命延長が可能になった。

【0064】さらに、焼結体からなるスパッタリングタ ーゲットのクリーニングに本発明の方法を適用すること により、ターゲット表面をほぼ使用前の状態の回復させ ることができ、これによりクリーニング後のスパッタリ ング立上げ時間の短縮やスパッタ膜品質の安定化が可能 になった。

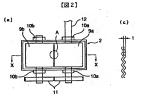
【図面の簡単な説明】

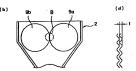
【図1】本発明の実施例であるクリーニング装置の構成 を示す説明図である。

[図2] 本実施例に用いた破砕機の説明図である。 【符号の説明】

- 1 保冷容器
- 2 破砕機
- 3 スクリューフィーダ
- 4 空気コンプレッサー
- 5 ドライアイス粉末噴射用ノズル
- 6 压力調節弁
- 間領混合與
- 8 フレキシブルホース
- 9a. 9b 破砕ロール
- 10a、10b 軸受
- 連動ギヤ
- 12 駆動軸
- ロール開隔

[2]1]





【手統補正書】

【提出日】平成11年12月8日(1999.12.

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

(請求項 1) 掲製形成装部<u>又</u>住荷駅加工装板<u>少</u>馬型火 常圧で使用するチャンパーの内製面<u>又</u>はチャンパー内装 簡部品の表面に付着した特内を除去する方法であって、 保冷容器から所定速度で供給されたドライアイスペレッ トを<u>表面が被形又</u>は歯形の一対の破砕ロールを有する 2 <u>総式ロール</u>破砕機で破砕し T型配 2. 5 部m以下のドラ イアイス粉末を製造する工程と、<u>破砕後直与に</u>該ドライ アイス粉末を高速気流に<u>同性させて</u>リーニング対象物 あるチャンパーの内壁面で且チャンパー内の装置部品 の表面に吹き付けて、その表面の付着物を除去する工程 とを有することを特徴とする成願装置のリーニング方 法。

【請求項2】前記クリーニング対象物が、エッチング装 脳の係品又は常材であって、その表面に関極酸化被膜を 有するアルミニウム製品である請求項1記載の成膜装置 のクリーニング方法。

(請求項3) PV D 該國の財統体からなるスパッタリン グターゲットのクリーニング方法であって、保冷容器か 所定速度で供給されたドライアイスペレットを<u>表面が</u> <u>被形役は歯形の一対の破砕ロールを有すると様式ロール</u> 破砕機で破砕して粒径の、5mm以下のドライアイス粉末 を製造する工程と、破砂機低毛に豚ドライアイス粉末 を高速気流に回停させて前記スパッタリングターゲット の表面に吹き付ける工程とを有することを特徴とするス パッタリングターゲットのクリーニング方法。

【請求項 4】 清願形成故國又は清膜加工故園の真空欠は 部正で使加するチャンパーの内壁而、チャンパー内装置 部品の表面以はスパッタリングターゲットの表面をクリ ニングするために用いる装置であって、ドライアイス ベレットの保冷容淵と、<u>基面が途形又は地形の一封の弦</u> <u>砂ロールを押する 2 輪式ロール</u>破砕機と、鉄破砕機への ドライアイスペレットの供給速度を制御する手段と、空 気コンプレッサと、可難式のドライアイス粉末噴射用 ノズルと、該ノズルに供給する空気の圧力又は流量を制 響する手段とを行することを特徴とするクリーニング装 個。

【手続補正2】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0014 【補正方法】変更

【補正内容】

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

【0016】本発明に係るスパッタリングターゲットの クリーニング方法は、PV D装置の焼結体からなるスパ ッタリングターゲットのクリーニング方法であって、保 冷容器から所定率度で供給されたドライアイスペレット を表面が波形又は歯形の一対の破砕ロールを有する2軸 近ロール破棒を破砕して粒差の.5 mm以下のドライ アイス粉末を製造する工程と、磁砂接直も上底ドライア イス粉末を関連するに同性させて前記スパッタリングタ ーゲットの表面に吹き付ける工程とを有することを特徴 とするスパッタリングターゲットのクリーニング方法で ある。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正内容】

【0017】また、本発明に係るクリーニング装置は、 障膜形成接置文上薄膜加工装置の真空文は常圧で使用するチャンバーの内壁面、チャンバー内装置の表面又 はスパッタリングターゲットの表面をクリーニングする ために用いる装置であって、ドライアイスペレットの保 介容器と、支売が破形又は維那の一対の装砂セールを有 する2世式ロール検砕機と、総破砕機へのドライアイス ベレットの保地速度を割削する手段と、空気コンプレッ サーと、可搬式のドライアイス粉末噴射用ノズルと、該 ノズルに供給する空気の圧力又は流量を制御する手段と 左有することを特徴とするクリーニング接買である。

【手続補正5】 【補正対象審類名】明細審 【補正対象項目名】0018 【補正方法】削除 [福正対象目動名] 明細書 [補正対象目動名] 00028 [補正方法] 変更 [補正方法] 変更 [相正正本書] [0028] 本野明において、「護順形成装置又は薄膜 加工装置」とは、各種のPVD装置(例えば真空蒸着装置、スペッタリング装置、イオンプレース・イン英間を と)、CVD接近 (例えば真となると D装置など)、各種の物理的・化学的機構に基くドライ エッチング装置、スピンコーター又はCMP装置を う。本発明の方法は、上記のPVD装置、CVD装置 びドライエッチング装置のチャンパー内壁面、チャンパ 一内の各種装置部局、例えば基板、ターゲット、蒸発皿 等と関立・搬送具、プラズマや電子ピームの発生・別 数置の部状、粒料用部材、防着板)の表面やスパッタリ ングターゲットの表面のクリーニングに好きである。

フロントページの続き

【手続補正6】

(72)発明者 湯川 弘之 神奈川県川崎市宮前区宮崎2丁目10番9号 オーミヤ宮崎台ビル 株式会社協同インターナショナル内

(72)発明者 村松 明夫

神奈川県川崎市宮前区宮崎2丁目10番9号 オーミヤ宮崎台ピル 株式会社協同インタ ーナショナル内

F ターム(参考) 4K029 DA09 DC01 4K030 KA49